

# 第二十三届 中国国际半导体博览会

The 23<sup>rd</sup> China International Semiconductor Expo

# IC China 2026



2026年11月12-14日  
北京 国家会议中心



# 组织机构

IC China 2026

## > 主办单位

中国电子信息产业发展研究院  
中国半导体行业协会

## > 承办单位

北京赛迪出版传媒有限公司

## > 协办单位

中国半导体行业协会集成电路设计分会  
中国半导体行业协会集成电路分会  
中国半导体行业协会封装分会  
中国半导体行业协会分立器件分会  
中国半导体行业协会支撑业分会  
中国半导体行业协会MEMS分会  
北京半导体行业协会  
上海市集成电路行业协会  
天津市集成电路行业协会  
重庆市半导体行业协会  
陕西省半导体行业协会  
江苏省半导体行业协会  
浙江省半导体行业协会  
湖北省半导体行业协会  
广东省集成电路行业协会  
安徽省半导体行业协会

## > 海外协办单位

美国半导体行业协会  
欧洲半导体行业协会  
日本半导体行业协会  
韩国半导体行业协会  
马来西亚半导体行业协会

珠海市半导体行业协会  
东莞市集成电路行业协会  
深圳市半导体行业协会  
厦门市集成电路行业协会  
大连市半导体行业协会  
南京市集成电路行业协会  
合肥市半导体行业协会  
苏州市集成电路行业协会  
无锡市半导体行业协会  
广州市半导体协会  
成都市集成电路行业协会  
山东半导体商会  
河北半导体产业联盟  
辽宁省半导体行业协会  
济南市半导体行业协会





50000m<sup>2</sup>

展示面积

100000+

观众数据

700+

参与企业

200+

行业专家

500+

媒体宣传

## 乘数字智能东风 IC China 2026 领航半导体产业新征程

在全球数字化与智能化浪潮的迅猛推动下，半导体作为现代科技的基石，正以前所未有的速度重塑全球经济格局。当前，半导体产业已成为未来产业布局的核心，也是催生新质生产力的关键引擎。特别是人工智能等新技术快速迭代，驱动着半导体行业不断创新，迎来巨大的市场增量空间。中国半导体行业自主创新步伐日益加快，在全球产业链格局中占据重要一席之地。中国国际半导体博览会 (IC China) 自 2003 年至今已连续成功举办 22 届，是我国半导体行业年度最具权威性和专业性的重大标志性活动。作为中国半导体行业规模领先、影响力深远的年度盛会，IC China 2026 以 " 全景链条展示、终端应用赋能、龙头企业带动 " 为工作主线，聚焦集成电路设备、材料、EDA&IP、设计、制造、封测及应用等全产业链的最新技术与成果，致力于打造集展览展示、商业洽谈、技术交流、资本对接与政策解读于一体的高端产业协作平台，推动产业链精准协同创新。





## 展会优势

IC China 2026

从 2003 年到 2025 年，IC China 作为中国半导体行业成果展示、交流合作、生态融合的平台，见证了我国半导体行业科技自立自强和前沿技术突破重大变革，有力地推动了中国半导体产业的蓬勃发展。

如今，中国国际半导体博览会在持之以恒的上下求索中，已锻造出四大核心优势。

### 深度聚合 全产业链

IC China 2026 是中国半导体行业协会主办的唯一展览会，六大分会覆盖支撑业（材料、设备）、设计、制造、封测等全产业链环节以及集成电路、分立器件、传感器等半导体产品的主要类目，天然拥有聚合全产业链企业的条件。

### 政策传导 核心枢纽

IC China 汇聚了行业发展的核心权威声音，是政策方向精准传导与落地宣贯的关键枢纽。搭建起产业前沿与国家顶层规划间的直通桥梁，为行业发展提供高置信度的政策参考与行动指引。

### 连接国际 交流通路

中半协作为世界半导体理事会成员，与美国、欧洲、日本、韩国、新加坡、马来西亚、巴西等国家和地区的半导体行业协会建立了紧密联系。积极参与全球半导体贸易政策规则的制定，探索建立双边沟通机制。

### 精准组织 目标客户

IC China 在智能终端、信息通信、新能源汽车、光伏储能、智能制造等半导体主要应用领域深度挖掘并悉心维护优质资源，能够带动半导体下游客户参展参会，并协同相关领域的行业组织共同引流。



## 会议活动

IC China 2026

- 开幕式暨第八届全球 IC 企业家大会
- 巴西 - 东南亚半导体产业合作论坛
- 韩国半导体产业合作论坛
- AI 算力与智能场景创新应用论坛
- 集成电路全产业链自主创新与协同发展论坛
- 微电子才智中国大会
- 中国半导体封装封测技术与发展论坛
- 人工智能及大模型论坛
- 集成电路硅材料产业链协同创新及配套对接会
- 配套活动—2026 创新产品新品发布会
- 配套活动—企业路演推介交流会
- 配套活动—产教融合人才需求对接会



## 展区 1 产业链展区

内设半导体材料、设计、设备、制造、封测五个分区，全面展示半导体产业链上下游创新产品、前沿技术设备和企业综合实力形象。汇聚全球产业资源，展示全球集成电路体系的分工合作，促进产业链供应链资源要素的聚集、聚力、创新和交流合作，维护全球集成电路产业链供应链稳定性、创新性。

## 展区 2 AI 创新应用展区

聚焦大模型、生成式 AI、智能算力、边缘计算等领域，展示 AI 专用芯片、AI 算力解决方案、AI 芯片应用场景等，打造半导体技术与人工智能融合的创新展示平台。

## 展区 3 协同服务展区

聚焦半导体产业配套服务体系，展示绿色与智能化建设、厂区建设、仓储运输、测试、洁净、泵阀、产业投资、法律援助、知识产权服务、物流配套等半导体配套服务产业的风采，完善产业配套体系，促进产业合作和资源配套整合。

## 展区 4 元器件展区

展示电路类元器件、连接类元器件、机电类元器件、传感类元器件、功能材料类元件、光通信器件、量子器件、人工智能器件等半导体基础元器件，打造基础元器件产业展示与对接平台。

## 展区 5 地方特色展团

与半导体协会地方分会联合，协同承办相关展区，集中展示各地方半导体产业发展成果、龙头企业、特色技术及产业规划，体现地方半导体产业特点与亮点，推动区域产业协同发展与资源共享。

## 展区 6 海外展团

充分依托世界半导体理事会 (WSC) 成员单位的资源，积极整合巴西、东南亚、韩国半导体行业协会的力量，邀请各自地区的半导体核心企业组团参展，展示海外先进技术与产品，促进中外半导体产业的深度交流与国际合作。

## 展区 7 产教融合展区

与国内外有关院校、科研院所联合，展示集成电路产业创新人才培养机制、校企合作成果、科研技术成果、成果转化实践等内容；现场发布行业人才需求信息，开展企业现场招聘、校企对接洽谈等活动，搭建产业人才培养与输送桥梁。

## 展区 8 车规芯片展区

展示车规级 MCU、功率半导体、传感器、车载射频芯片等车规芯片产品，以及车规芯片设计、测试、认证等配套技术与服务，推动车规芯片产业国产化与国际化协作。



# 上届回顾

## IC China 2026

### > 同期活动

#### 1 场开幕式

- 中国国际半导体博览会 (IC China2025)开幕式

#### 1 个高峰论坛

- 第七届全球 IC 企业家大会

#### 2 场专题会议

- 第八届微电子才智中国大会
- 第二十三届中国半导体封装测试技术与市场年会开幕式及主论坛
  - 分论坛一:先进封装技术
  - 分论坛二:先进封装材料与装备



#### 4 个主题论坛

- 人工智能及大模型芯片论坛
- 2025 半导体装备技术创新与应用论坛
- 集成电路硅材料产业链协同创新论坛
- 硅材料产业链对接会



#### 14 场发布活动

- 新品发布活动



### > 媒体声音

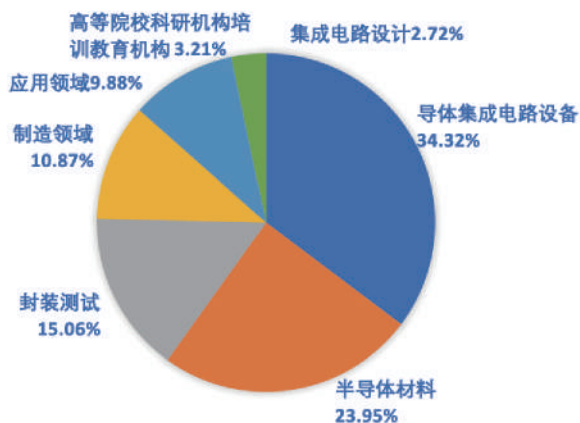
IC China 2025 有 100 余家媒体报名参会, 头部媒体包括人民日报海外版、中国日报、光明日报、科技日报、中国工业报、中国工控网、中国发展网等, 行业媒体包括通信世界、仪器信息网、与非网、电子产品世界、21ic、半导体行业观察、半导体产业纵横、飞象网等, 其中进入人民网、新华每日播报等网络媒体头条, 进入金融时报、光明日报、科技日报等重要版面, 特别是与证券媒体、证券信息深度绑定, 曾进入腾讯微证券榜第 3 名, 热度超过 25 万, 形成了较大社会影响力。



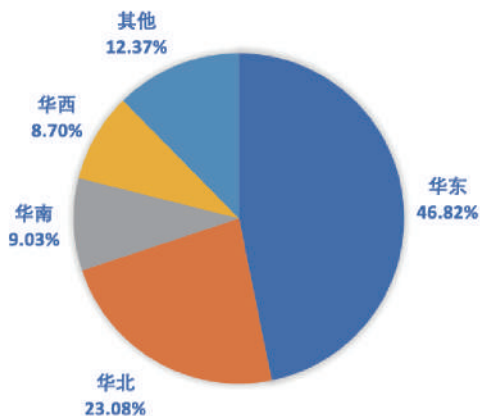


## > 展商数据分析

### 参会企业各领域占比分布

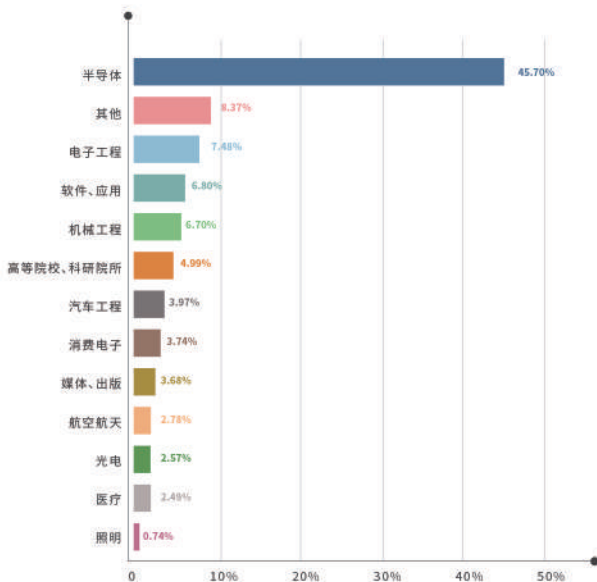


### 各地区参展企业占比分布

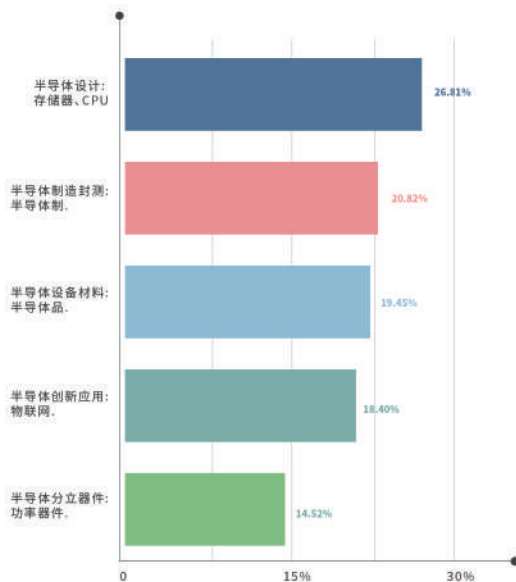


## > 观众数据分析

### 观众从事行业



### 观众感兴趣的领域



## 上届参与企业(部分)



\*Logo排序不分先后顺序

### > 特邀买家



### > 展位销售价格



人民币 1800 元 / m<sup>2</sup>

不提供家居及电力设施，  
由参展企业自行设计并  
搭建。



人民币 18000 元 / 个

展位内提供以下设施：  
公司名称楣板、围板、一张  
咨询桌、两把折叠椅、两盏  
射灯、5A/220V 电源插座一  
个、地毯。



官方微信

联系方式:

联系人：蔡钢

电话：18121036789

E-mail：13552403396@163.com